



各位

一般社団法人 半導体産業人協会

理事長 牧本 次生

事務局長 内海 忠

特別講演会のお知らせ

拝啓

日々世界の半導体勢力地図が変わり行く中、水平分業型の TSMC 日本法人社長・小野寺氏に話を聞く機会を得ました。

TSMC の半導体産業に対する考え方、戦略をお聞きすることは、日本の半導体復興に対して、また、ご参加いただいた皆様に必ずやヒント、考えるポイントを与えてくれると思います。

この機会に会員、非会員を問わず多数の皆様積極的にご参加頂き聴講・意見交換頂くことを期待しております。また、お知り合いの方もお誘い頂ければ幸いです。尚、講演会終了後に講師を囲む名刺交換、懇談の場を企画しております。講演会にご出席の皆様はどなたでもご参加頂けます。人脈交流、情報交換の場として是非ご活用下さい。

聴講ご希望の方は下の申込票により事務局までお申込み下さい（E-mail 申込も可。その場合お名前・会員/一般の別・連絡先を明記下さい）。 敬具

【2012年度 特別講演会】

講演：『Collaborate to Capture the Mobile Opportunity
～ From Semiconductor's Perspective 』

（モバイル機器市場獲得に向けて

コラボレーションの提案と挑戦）

講師：小野寺 誠 氏

TSMC ジャパン株式会社 代表取締役社長

会期：9月21日(金) 17:00-18:30

講演会終了後名刺交換会・懇親会を催します。

会場：全林野会館 プラザ・フォレスト（東京・茗荷谷）

（文京区大塚 3-28-7, TEL : 03-3945-6871）

地下鉄東京メトロ丸の内線「茗荷谷」駅より徒歩7分

参加費：賛助会員＝無料、個人会員＝3,000円、
一般＝6,000円

（参加費は当日会場にて申し受けます）

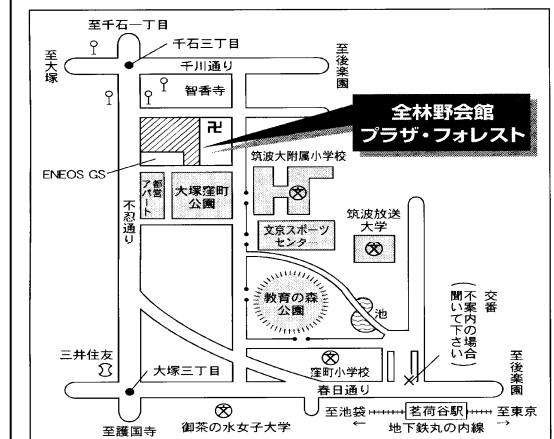
なお、一般の方は当日入会可です。

ご案内図

全林野会館 プラザ・フォレスト

東京都文京区大塚 3-28-7 ☎ 03-3945-6871

- 地下鉄丸の内線 茗荷谷駅徒歩7分
- 都バス「千石三丁目」徒歩1分（早稲田・リーガロイヤルホテルー上野松坂駅）
- 山手線 大塚駅徒歩15分（上野公園行バス乗車が便利です）



SSIS 事務局行 (Fax : 03-6457-3246 E-mail : info@ssis.or.jp でも承ります)

SSIS 特別講演会 参加申込票

9月21日の特別講演会に参加します

お名前：

Tel：

（個人会員でない方は団体名もご記入下さい）：



SSIS 2012 年度 特別講演会

『Collaborate to Capture the Mobile Opportunity ～From Semiconductor's Perspective』

(モバイル機器市場獲得に向けたコラボレーションの提案と挑戦)

講師：小野寺 誠 氏

TSMC ジャパン株式会社 代表取締役社長

日時：9月21日(金) 17:00-18:30

会場：全林野会館 プラザ・フォレスト (東京・茗荷谷)

< 講演内容 >

1. グローバルな半導体市場におけるモバイル・コンピューターのトレンドと成長
2. TSMC の技術革新への挑戦と最先端プロセスの状況
3. お客様、パートナー、エコシステムの共同作業による成功例
4. 日本市場の近況報告

< 講演要旨 >

半導体市場において目覚ましい成長率をみせるモバイル機器の中でも、機能満載のスマートフォンやタブレットの人気は驚異的に加速し、“新しいキラー・アプリケーション”として、モバイルコンピューティングの人気も最高に達しています。半導体市場はこの機会を逃してはならないと、次世代電子機器におけるチップ性能の向上、省電力化、小型化に全力で取り組んでいます。しかし、半導体のインテグレーションも複雑化し、最先端プロセス技術における継続的なスケーリングなど、課題は山積みです。最先端アプリケーションは特殊技術に補完される必要があり、特にモバイルコンピューティングにおいては、高密度化、省電力化、高性能化を含む、止む事のない顧客ニーズに対応していくことが必要です。本プレゼンテーションは、最先端プロセスおよび生産技術における様々な課題への取り組みを示すだけでなく、課題の解決および顧客が望む便益や革新的な製品の創出を可能にするために、設計者、メーカー、およびエコシステムパートナーの共同作業がもたらす包括的エコシステムにおけるコラボレーションの重要性についても言及します。

< 講師紹介 >

小野寺 誠 氏

TSMC ジャパン株式会社 代表取締役社長

- 1991年 米国オレゴン州ウィラメット大学アトキンソン経営大学院修士課程卒業
1991年 アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社
最先端絶縁膜CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置のシニアマーケティングエンジニアとして従事
1997年11月 TSMC ジャパン株式会社 代表取締役日本統括マネージャー
2002年4月 TSMC ジャパン株式会社 代表取締役副社長
2006年5月 TSMC ジャパン株式会社 代表取締役社長に就任、現在に至る。

本講演会の情報および協会の活動の最新情報は、ホームページでご覧いただけます。

<http://www.ssis.or.jp>